

2026年6月16日

住友電気工業株式会社

**第4回中国国際サプライチェーン促進博覧会（CISCE 2026）に出展
注力3分野 デジタル・AI／エネルギー／モビリティの先端技術を紹介**

住友電気工業株式会社（本社：大阪市中央区、社長：井上 治、以下「当社」）は、2026年6月22日（月）～2026年6月26日（金）に中国・北京で開催される「第4回中国国際サプライチェーン促進博覧会（以下、「CISCE 2026」）」に出展します。



当社ブース（イメージ）

本展示会は、グローバルなサプライチェーンの連携と協創を促進する国際展示会であり、6つの中核サプライチェーン分野で構成されます。当社は3回目の出展となり、先進製造チェーンにブースを設けます。

当社ブースでは、「中国に根付いて、未来を拓く」をテーマに、デジタル・AI、エネルギー、モビリティの注力3分野にわたる製品・技術を幅広くご紹介します。デジタル・AI分野では、高度デジタルインフラの発展に貢献するソリューション、エネルギー分野では脱炭素社会の実現を支える技術・システム、モビリティ分野では自動車の電動化・スマート化を加速する先端技術を、それぞれ展示します。さらに、中国で今後の成長が期待される低空経済分野に対応する、次世代モビリティ関連の製品・技術もご紹介します。

会場では、当社公式キャラクター「スミーディ(Sumeedy)」とともに、当社の魅力をわかりやすくご紹介するほか、来場者の皆様にご参加いただけるスタンプラリーなどのイベントもご用意しています。当社ブースへのご来場を心よりお待ちしております。

■ CISCE 2026 当社出展概要

会期	2026年6月22日(月)～2026年6月26日(金)
会場	北京・中国国際展覽中心(順義館)
展区	先進製造チェーン W3 号館
ブース番号	W3-C01
公式サイト	https://en.cisce.org.cn/
主な出展製品	POREFLON [®] 膜モジュール、鋼旋削高速加工用 CVD 材種、遮熱断熱フィルム リフレッシュイン [™] 、薄膜高断熱材 ファインシュライト [™] 、ガス絶縁開閉装置、AI データセンタ向け光配線ソリューション、データセンタ向け冷却ホース COOLDC [™] - I、II、III、高速伝送 SUMI-CARD [™] 、高速通信イーサネットコネクタ、SBW バックアップ統合電源、高/低圧アルミ線ワイヤーハーネス、アキシシャルギャップモータ用圧粉磁心、電動車駆動モータ用巻線など。

以上